

PROYECTO:

**MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
REGISTRO DE TRAZOS BATITERMOGRÁFICOS XBT DE LAS
UNIDADES DE SUPERFICIE DEL COMANDO DE LA FLOTA DE
MAR.**

Dirección del proyecto: *Patricio Bos*

Co-Dirección del proyecto: *Christian Galasso*

Diseño e implementación de etapa de
acondicionamiento de señal para sistema XBT

EN ELABORACIÓN

Patricio Bos, Mariano Cinquini

División Acústica Submarina
Informe Técnico AS 7/22
Julio 2022



DIIV
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE LA ARMADA



UNIDEF
UNIDAD EJECUTORA DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
ESTRATÉGICOS PARA LA DEFENSA
CONICET/MINDEF

Diseño e implementación de etapa de acondicionamiento de señal para sistema XBT

Autor 1, Autor 2 y Autor 3

RESUMEN

Escriba aquí el resumen en castellano.

ABSTRACT

Type here your abstract in english.

Este trabajo es parte del Proyecto
MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
REGISTRO DE TRAZOS BATITERMOGRÁFICOS XBT DE LAS
UNIDADES DE SUPERFICIE DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR.
del Programa UNDEFI de la Universidad de la Defensa Nacional,
que se lleva a cabo en la División Acústica Submarina
de la Dirección de Investigación de la Armada (DIIV) de la
Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Armada (DGID).

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su agradecimiento a:



Ing. José Luis Alonso, jefe de sección del Taller de Electrónica del Arsenal Naval Puerto Belgrano (TEAP) por su gentileza al facilitar información sobre los sistemas batitermográficos Sippican que utiliza la Armada Argentina y por facilitar el acceso al taller a su cargo para realizar ensayos relacionados con el proyecto. Asimismo, se deja constancia de su permanente apoyo, colaboración y entusiasmo por el tema abordado.

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	9
II.	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL REGISTRADOR SIPPICAN MK 2A-1	10
II.1	Controles e indicadores	10
II.2	Operación y procedimiento de calibración	11
II.3	Puente de medición	12
II.4	Esquema de conexiónado	14
III.	SONDA BATITERMOGRÁFICA DESCARTABLE	15
IV.	DISEÑO CIRCUITAL	19
IV.1	Diseño con dos fuentes de corriente	19
V.	ENSAYOS	25
V.1	Simulaciones del circuito de dos fuentes de corriente	25
V.2	Ensayos de laboratorio	27
V.3	Análisis de incertezas en la determinación de R_{th}	29
REFERENCIAS		31
APÉNDICES		32
I.	Circuito esquemático completo del puente de medición.	32

GLOSARIO DE SIGLAS

ADC	Analog to Digital Converter (Conversor Analógico Digital)
APS	Alcance Predicho SONAR
ARA	Armada Argentina
COAN	Comando de Aviación Naval
COFM	COmando de la Flota de Mar
COFS	COmando de Fuerza de Submarinos
DAC	Digital to Analog Converter (Conversor Digital Analógico)
DAS	División Acústica Submarina de la DIIIV
DPA	Departamento de Propagación Acústica
DGID	Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Armada
DIIIV	Dirección de Investigación de la Armada
JFET	Junction Field Effect Transistor
MAD	Modo Activo Directo
MEF	Máquina de Estados Finitos
NTC	Negative Temperature Coefficient
SONAR	SOund Navigation And Ranging
TL	Transmission Loss
UNDEF	Universidad de la Defensa Nacional
UNDEFi	Programa de acreditación y financiamiento de proyectos de Investigación y Desarrollo de la Universidad de la Defensa Nacional
XBT	eXpendable BathyThermograph

LISTA DE FIGURAS

FIG. 1	Diagrama esquemático con los componentes del sistema XBT	9
FIG. 2	Vista frontal del registrador MK 2A-1 con la ubicación de los indicadores y controles.	11
FIG. 3	Circuito simplificado del puente de medición de la sonda XBT. Imagen tomada de [sip, 1972]	13
FIG. 4	Esquema de conexionado entre las tres unidades del sistema Sippican. Imagen adaptada de [sip, 1972]	14
FIG. 5	Ubicación del panel lateral de acceso a la bornera 1A1A6TB2 del registrador MK 2A-1	15
FIG. 6	Izquierda: vista de los componentes de un XBT, figura tomada del manual [sip, 1972]. Derecha: foto de un XBT real.	16
FIG. 7	Curva de temperatura vs resistencia del termistor presente en las sondas XBT. En rojo, la transferencia informada por el fabricante. En color azul, un ajuste polinómico de grado 3.	17
FIG. 8	Circuito eléctrico equivalente de una sonda XBT.	18
FIG. 9	Principio de funcionamiento del diseño definitivo.	20
FIG. 10	Implementación de las fuentes de corriente con transistores PNP con resistencia de emisor y tensión conocida en la base.	20
FIG. 11	Diseño con dos fuentes de corriente, en el que se incluyen los dos esquemas de funcionamiento: la determinación de V_{BB} mediante un divisor resistivo y a través de salidas analógicas del dispositivo adquisidor.	22
FIG. 12	Circuito esquemático completo del diseño del circuito auxiliar con dos fuentes de corriente.	24
FIG. 13	Circuito impreso fabricado y montado en el kit de desarrollo utilizado como interfaz para el XBT.	25
FIG. 14	Estimación de R_{th} para distintos valores de R_{lead}	26
FIG. 15	Estimación de R_{th} para distintos valores de R_{sw}	26
FIG. 16	Estimación de R_{th} para distintos valores de R_2 , considerando un incremento para R_1 del 10 % respecto de su valor nominal.	27
FIG. 17	Estimación de R_{th} para distintos valores de R_E1 , en torno al 10 % de su valor nominal.	28
FIG. 18	Estimación de R_{th} para distintos valores de R_E2 , en torno al 10 % de su valor nominal.	28
FIG. 19	Banco experimental para ensayar el prototipo de la solución circuital de dos fuentes de corriente.	29
FIG. 20	Circuito esquemático completo del puente de medición del registrador Sippican MK 2A-1.	33

LISTA DE TABLAS

TABLA 1	Ecuaciones empíricas de profundidad vs tiempo de entrada para los distintos tipos de sondas.	16
TABLA 2	Transferencia del termistor presente en las sondas XBT. Pares temperatura vs. resistencia informados por el fabricante.	17
TABLA 3	Resistores utilizados en el prototipo a ensayar.	29

I. INTRODUCCIÓN

Un batítermógrafo descartable, XBT por sus siglas en inglés (eXpendable BathyThermograph), es un instrumento utilizado por la Armada Argentina para medir el perfil de temperatura de parte de la columna de agua en navegación sin afectar las condiciones de operación del buque. El sistema que se utiliza actualmente en el Comando de la Flota de Mar (COFM) fue desarrollado en la década de los setentas por la firma Sippican Inc., hoy subsidiaria de Lockheed Martin. El sistema está formado por tres componentes:

- sondas batítermográficas descartables para medir temperatura;
- un lanzador para el despliegue de las sondas; y
- un graficador de aguja analógico que imprime los resultados en una tira de papel graduado.

En la figura 1 se puede observar un diagrama esquemático con las tres unidades que componen el sistema, tomada del manual [sip, 1972].

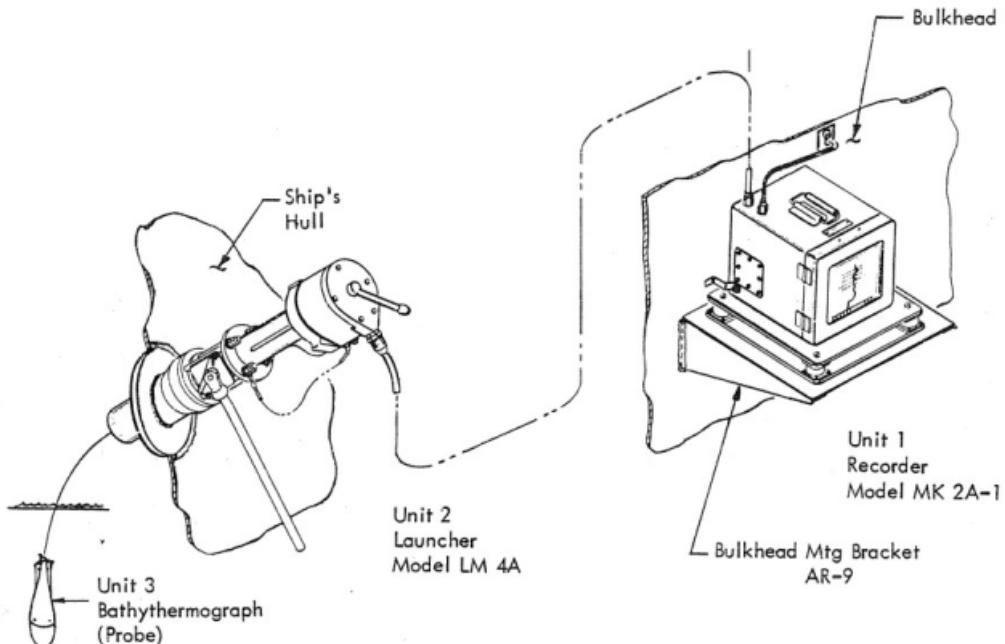


FIG. 1. Diagrama esquemático con los componentes del sistema XBT

Los XBTs se utilizan abordo de las unidades de superficie del COFM para determinar el perfil de la temperatura en función de la profundidad y consecuentemente, para poder calcular la profundidad de napa o inicio de la termoclina, la velocidad óptima SONAR y el perfil de velocidad del sonido, $c(z)$, en la columna de agua, el Alcance Predicho SONAR (APS), las Pérdidas por Transmisión acústica (TL), entre otros parámetros de interés acústico.

En particular, la velocidad del sonido se calcula a partir de datos de temperatura y salinidad medidos *in-situ*, o en su defecto, a partir de estimaciones estadísticas existentes en bases de datos. Los perfiles de velocidad de sonido, $c(z)$, constituyen un dato de entrada (*input*) necesario en los sistemas automatizados (software propietario) de predicción de Alcance SONAR, provistos por el Dpto. Propagación Acústica de la DIIV para usuarios de tres Comandos de la ARA, a saber: el Comando de la Flota de Mar (COFM), el Comando de Aviación Naval (COAN) y el Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS).

La predicción del APS es un tópico de carácter clasificado para todas las Armadas debido a su aplicación directa a la detección acústica en el mar para el ámbito de la guerra antisubmarina. El cálculo del APS para una dada posición geográfica, en cierta fecha, se lleva a cabo sobre la base de varios elementos:

1. el perfil de velocidad de sonido, $c(z)$, el cual a su vez exige el datos medido de temperatura en función de la profundidad, $T(z)$;
2. información asociada al equipamiento electroacústico del sistema fuente-receptor;
3. condiciones meteorológicas;
4. una compleja modelación física, que es responsabilidad de los investigadores del Departamento Propagación Acústica de la DIIV pero que es un componente encapsulado y “transparente” para el usuario operativo naval.

II. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL REGISTRADOR SIPPICAN MK 2A-1

La lógica de funcionamiento del sistema de registros batítermográficos se encuentra contenido en la unidad de registro MK 2A-1. Esta unidad cuenta con una fuente de alimentación valvular, circuitos analógicos para acondicionar la señal proveniente de la sonda XBT y componentes electromecánicos para controlar una pluma o *stylus* y el avance del papel graduado, a fin de imprimir el perfil de temperatura medido.

El sistema XBT opera en cuatro modos de funcionamiento, RELOAD, CHECK/RUN, LAUNCH y MEASURE. Cuando se enciende el registrador se deben esperar 10 minutos para que el registrador entre en régimen.

En el modo RELOAD, el sistema espera que se inserte una (nueva) sonda batítermográficas descartable en el lanzador.

Cuando se cierra la compuerta del lanzador con una sonda batítermográfica dentro, el sistema pasa al modo CHECK/RUN. En este modo, el registrador funciona durante unos segundos posiciona la pluma del impresor en la temperatura de calibración, 16,6 °C. Inmediatamente después, el sistema pasa al modo LAUNCH y queda a la espera del lanzamiento de la sonda.

Cuando la sonda batítermográficas descartable es lanzada y toma contacto con el agua de mar, el sistema pasa al modo MEASURE, donde se registra la temperatura de la columna de agua durante un tiempo fijo. Pasado ese tiempo, el registrador se detiene y el sistema pasa al modo RELOAD.

II.1. Controles e indicadores

El registrador MK 2A-1 cuenta con dos indicadores lumínicos, RELOAD y LAUNCH y dos llaves, RECYCLE y 94° - 30°, a los que se accede al abrir la tapa frontal, como se puede apreciar en la figura 2.

- RELOAD. Es un indicador lumínico de color rojo, ubicado abajo a la derecha y es visible a través del vidrio de la puerta del registrador. Se enciende cuando el sistema está preparado para que se inserte una sonda XBT en el lanzador.
- LAUNCH. Es un indicador lumínico de color verde, ubicado abajo a la izquierda y también es visible a través del vidrio de la puerta del registrador. Se enciende cuando una sonda XBT ha sido insertada en el lanzador y está lista para ser lanzada.

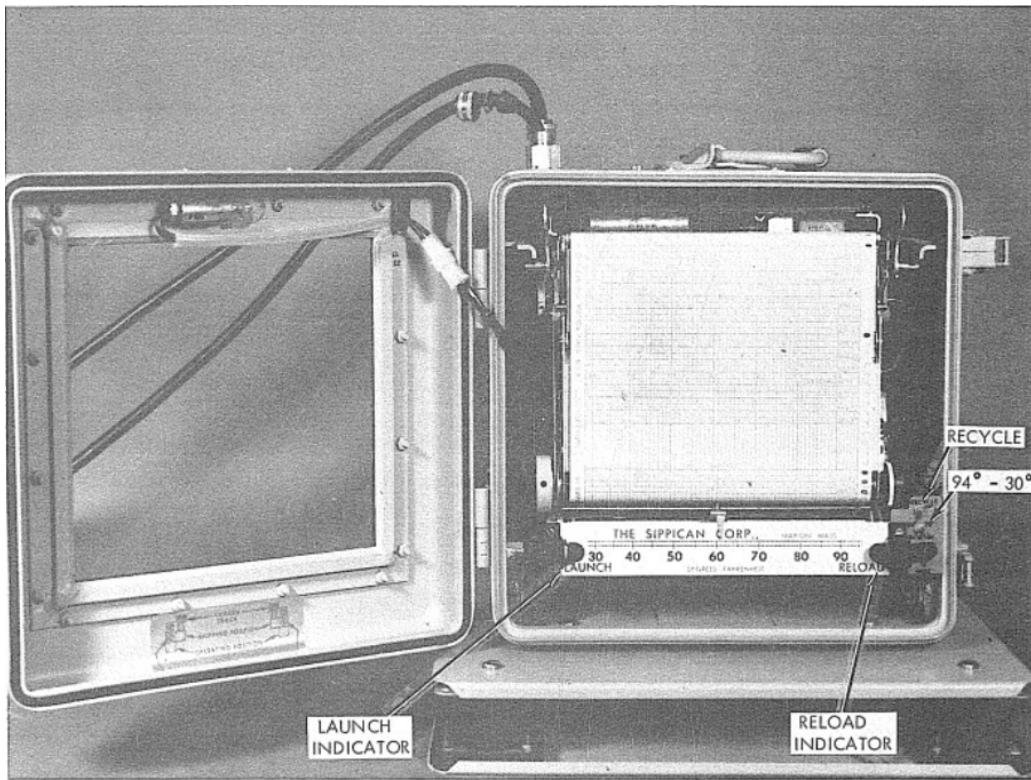


FIG. 2. Vista frontal del registrador MK 2A-1 con la ubicación de los indicadores y controles.

- RECYCLE. Es una llave de dos posiciones con resorte ubicada en la parte inferior derecha del panel de pruebas (test panel) y solo es accesible con la puerta del registrador abierta. Se usa en conjunto con la sonda de prueba para verificar la calibración del registrador. Cuando se presiona momentáneamente hacia la derecha y se libera, se simula la carga de una sonda XBT en el lanzador y se cambia al registrador del modo RELOAD al modo CHECK/RUN.
- 94° - 30°. Es una llave de tres posiciones con resorte ubicada en el panel de pruebas debajo de la llave RECYCLE. Se usa en conjunto con la sonda de prueba para verificar el funcionamiento del registrador entre el modo LAUNCH y el modo MEASURE, ya que permite simular el lanzamiento de una sonda al agua con temperatura de 30 °F o 94 °F, alternativamente.

II.2. Operación y procedimiento de calibración

Las sondas batítermográficas tienen un termistor conectado a una bobina de cable. El cable se desenrolla mientras la sonda cae verticalmente en el agua a una tasa de descenso conocida. Los cambios en la resistencia del termistor debido a cambios en la temperatura del agua se transmiten al registrador a bordo a través del cable de la bobina de la sonda y luego a través del cable que conecta el lanzador con el registrador.

El registrador está diseñado para convertir el tiempo y la resistencia del termistor en profundidad y temperatura, respectivamente. Se traza un perfil continuo de temperatura-profundidad o T(z) mientras la sonda desciende.

El registrador tiene un funcionamiento automático que se inicia colocando una probeta XBT (sonda y el cartucho que la contiene) en el lanzador. Cerrar la recámara del lanzador cierra el circuito entre la sonda y el registrador y dispara el modo CHECK/RUN en el registrador. La impresora del registrador opera durante unos segundos y traza una temperatura de calibración (62 °F o 16,6 °C). La impresora

luego se detiene y pasa al modo LAUNCH a la espera que se lance la sonda.

El registrador pasa al modo MEASURE cuando se lanza la sonda se cierra un circuito de disparo con el agua de mar. El registrador opera durante 88 segundos (con una sonda estándar de 1500 pies tipo T4) y produce el perfil T(z). Cuando la impresión se detiene, finaliza la medición y el registrador pasa al modo RELOAD, a la espera de que se inserte una nueva sonda en el lanzador.

El manual de operación [sip, 1972] indica el procedimiento para realizar una medición de calibración en la sección 3.5.1 con los siguientes pasos:

1. Abrir la recámara del lanzador
2. Insertar la sonda de prueba y cerrar la recámara y rotar la manija de la recámara firmemente a la posición indicada como *detent stop*. El indicador de RELOAD en el registrador se debe apagar. El impresor del registrador debe operar por aproximadamente dos segundo y producir un trazo de 62 °F en el papel sobre la línea indicada como de superficie. Cuando el impresor se detiene y el indicador de LAUNCH se enciende, el sistema está listo para simular un lanzamiento de una sonda XBT.
3. Presionar y mantener la llave 94° - 30° ubicada en el test panel en 30°. El indicador de LAUNCH de debe apagar y la pluma del impresor empezar a producir un trazo en 30 °F ± 0,2 °F en el papel carta del registrador.
4. Después de algunos segundos, cambiar la llave 94° - 30° a 94°. El trazo debería cambiar a 94 °F ± 0,2 °F. Al final de 88 segundos aproximadamente, el impresor se detiene y el indicador de RELOAD se enciende.
5. Si se quiere volver a realizar la calibración se puede presionar la llave de RECYCLE hacia la derecha y soltarla. El indicador de RELOAD se apaga y la impresora vuelve a generar un trazo en 62 °F durante dos segundos. Cuando el impresor se detiene y el indicador LAUNCH se enciende se puede volver a operar la llave 94° - 30° para simular un nuevo lanzamiento.
6. El manual indica en la sección 5.2.2 el procedimiento para corregir desviaciones mayores a ± 0,2 °F en los trazos de 30 °F y/o 94 °F. Al finalizar la verificación de calibración, se debe sacar la sonda de prueba y cerrar la recámara cuando el indicador de RELOAD esté encendido.

II.3. Puente de medición

Para la medición del valor de resistencia de la sonda XBT, se utiliza un puente de Wheatstone modificado con la adición de una fuente de tensión en una de las ramas. En la figura 3, tomada del manual del fabricante [sip, 1972], se puede observar un circuito esquemático simplificado del puente de medición. En el apéndice I se incluye el circuito esquemático completo del puente de medición.

En el circuito de la figura 3, se utiliza un amplificador operacional para mantener la caída de tensión en cero entre los nodos X e Y y de esta manera igualar las caídas de tensión en R2 y R3 y por consiguiente, igualar las corrientes en ambas ramas superiores del puente. Dado que el amplificador operacional posee alta impedancia de entrada, virtualmente no toma corriente en su entrada y las corrientes en las ramas inferiores resultan iguales a las corrientes en las ramas superiores. De esta manera, las corrientes en ambas ramas inferiores resultan iguales entre sí.

Cuando el sistema está en modo medición (MEASURE MODE) y la sonda está descendiendo en el agua, el termistor se encuentra conectado a la rama inferior izquierda del puente a través de la resistencia del bobinado indicada en el circuito esquemático como *LEAD RESISTANCE*. El otro extremo del termistor se conecta a la masa del barco a través del camino conductor que forma el agua de mar

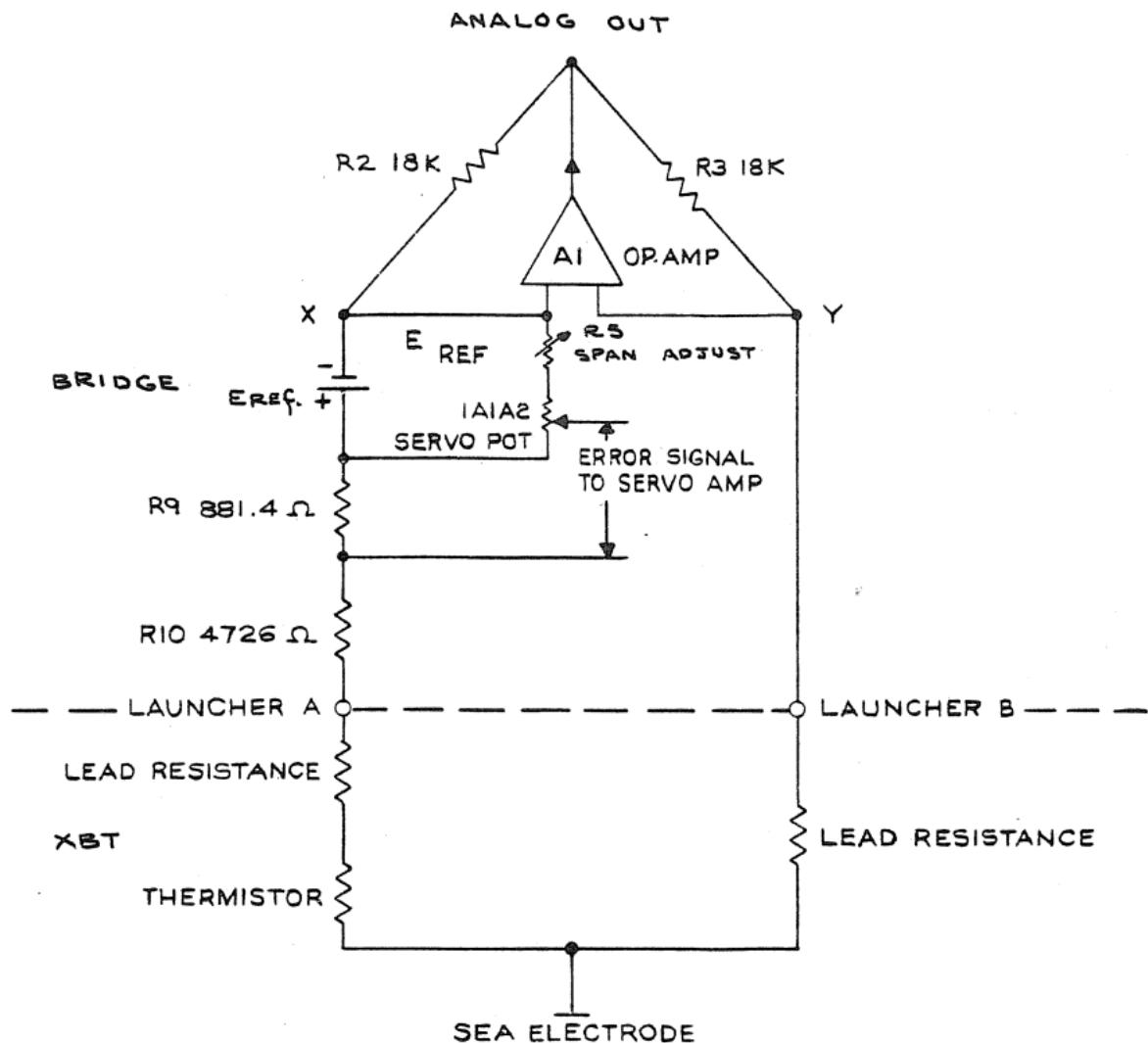


FIG. 3. Circuito simplificado del puente de medición de la sonda XBT. Imagen tomada de [sip, 1972]

entre el *SEA ELECTRODE* de la sonda y el casco del barco. Las resistencias de los bobinados de ambas ramas se encuentran apareadas en un valor aproximado de $5\text{ k}\Omega$.

Como puede verse en la figura 3, la resistencia total de la rama inferior izquierda excede a la resistencia total de la rama inferior derecha del circuito puente en una cantidad igual a la suma de $R9$, $R10$ y la resistencia del termistor, R_{th} . Dado que las corrientes en ambas ramas son iguales y que las tensiones en los puntos X e Y son iguales, la suma de las caídas de tensión en $R9$, $R10$ y R_{TH} se debe igualar a la tensión de la fuente E_{ref} , esto es:

$$I = \frac{E_{ref}}{R9 + R10 + R_{TH}} = \frac{E_{ref}}{5607,4\text{ }\Omega + R_{TH}} \quad (1)$$

donde I es la corriente de la rama izquierda del puente que resulta proporcional a la temperatura que registra el termistor.

II.4. Esquema de conexionadado

Un esquema de conexionado entre las tres unidades que forman el sistema de registro de trazos batitermográficos Sippican se muestra en la FIG. 4. En la figura se puede apreciar que las unidades uno (registrar MK 2A-1), dos (lanzador) y tres (sondas XBT) se conectan a través de 4 señales: A, B, C y GND. Cabe destacar que entre la sonda XBT y el lanzador, la señal de GND se cierra por un camino conductor a través del agua de mar, entre el *sea electrode* y el casco del barco. Esto último es lo que permite identificar que la sonda ha ingresado al agua y dispara el comienzo de una medición de temperatura en la columna de agua.

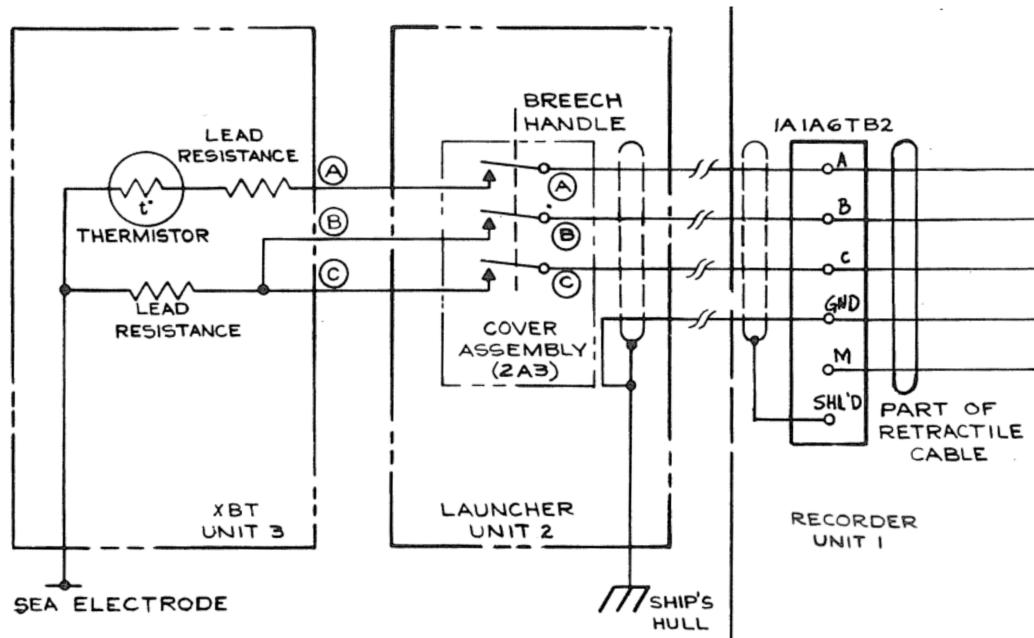


FIG. 4. Esquema de conexionado entre las tres unidades del sistema Sippican. Imagen adaptada de [sip, 1972]

En la FIG. 4 también puede apreciarse un modelo eléctrico de la sonda XBT compuesto por los terminales A, B, C y *SEA ELECTRODE*, el termistor y los dos resistores asociados a los devanados que permiten independizar el desplazamiento del buque del descenso de la sonda.

La bornera 1A1A6TB2 se encuentra accesible a través de un panel desmontable sobre el lateral izquierdo del registrador, como puede apreciarse en la FIG. 5. A esta bornera llevan las cuatro señales provenientes del lanzador, A, B, C y GND.



FIG. 5. Ubicación del panel lateral de acceso a la bornera 1A1A6TB2 del registrador MK 2A-1

III. SONDA BATITERMOGRÁFICA DESCARTABLE

Los batitermógrafos descartables, referidos comúnmente como XBTs están compuestos por una sonda con forma balística, un cánister, una bobina de cable dentro del cánister, un pin de lanzamiento y una tapa de cierre protectora para su almacenamiento. El pin de lanzamiento retiene la sonda dentro del cánister y cuando se saca, la sonda cae al agua por efecto de la gravedad. La sonda contiene un termistor, que es el elemento sensible a la temperatura y que se encuentra conectado a una bobina de cable dentro de la sonda. El otro extremo del cable está enrollado a una segunda bobina dentro del cánister. La técnica de doble bobina permite que el cable quede libre en el agua en el punto de entrada y no se vea afectado por el movimiento del barco ni el descenso de la sonda.

En la figura 6 se puede observar, a la izquierda, una vista de despiece con los componentes del batitermógrafo junto con una fotografía de un XBT real dentro de su cánister a la derecha.

Las sondas se clasifican por su máxima profundidad alcanzable y la máxima velocidad de operación del buque del cual son lanzadas:

- T-4: XBT 1500 pies, 30 nudos.
- T-5: XBT 6000 pies, 6 nudos. Requiere un accesorio para el registrador, KOR-6.
- T-6: XBT 1500 pies, 13 nudos.
- T-7: XBT 2500 pies, 15 nudos. Requiere un accesorio para el registrador, KOR-6.
- T-10: XBT 660 pies, 10 nudos. Requiere un accesorio para el registrador, KOR-12.
- T-11: FSXBT 1560 pies, 6 nudos. Requiere un accesorio para el registrador, KOR-6.

Las sondas T-4, T-6 y T-7 tienen la misma masa, las mismas características hidrodinámicas y la misma ecuación para el cálculo de la profundidad en función del tiempo. Las sondas T-5 y T-11 tienen diferente masa, características hidrodinámicas y ecuación de profundidad en función del tiempo. En la tabla 1 se reunen las ecuaciones empíricas de profundidad vs. tiempo en unidades métricas estándar junto con las profundidades máximas alcanzables y el tiempo que le insume a la sonda llegar a esa profundidad.

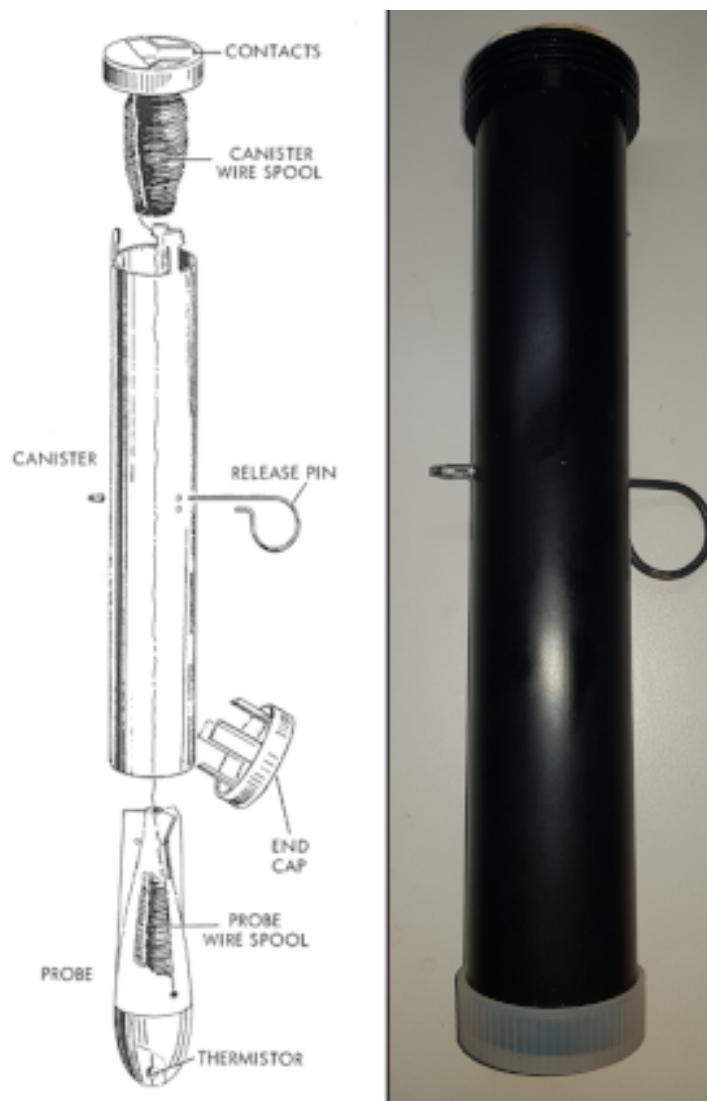


FIG. 6. Izquierdo: vista de los componentes de un XBT, figura tomada del manual [sip, 1972]. Derecha: foto de un XBT real.

TABLA 1. Ecuaciones empíricas de profundidad vs tiempo de entrada para los distintos tipos de sondas.

Tipo	Prof H(m) vs tiempo t(s)	Máxima profundidad (m)	Tiempo para máx prof. (s)
T-10	$H = 6,301 \cdot t - 0,00216 \cdot t^2$	200	32,4
T-4, T-6	$H = 6,472 \cdot t - 0,00216 \cdot t^2$	460	72,9
T-7	$H = 6,472 \cdot t - 0,00216 \cdot t^2$	760	122,4
T-5	$H = 6,828 \cdot t - 0,00182 \cdot t^2$	1830	290,6
T-11	$H = 1,7779 \cdot t - 0,000255 \cdot t^2$	460	232,3

La sonda XBT posee un termistor tipo NTC (*Negative Temperature Coefficient*). El valor de resistencia del termistor disminuye a medida que la temperatura asciende y se observa un comportamiento cuasi inversamente proporcional a la suma de R_{TH} y 5607,4 Ω . El fabricante indica la transferencia del termistor presente en las sondas XBT a través de un conjunto de pares temperatura-resistencia que se muestran en la tabla 2.

TABLA 2. Transferencia del termistor presente en las sondas XBT. Pares temperatura vs. resistencia informados por el fabricante.

Temperatura (°C)	Resistencia del termistor (Ω)
-2,0	18094
-1,11	17287
0,0	16329
5,0	12687
10,0	9948
16,66	7274
20,0	6247
25,0	5000
30,0	4024
34,44	3350
35,55	3193

A partir de la tabla 2 se grafica la transferencia del elemento sensor presente en las sondas XBT. En la figura 7 se muestra la curva de temperatura vs. resistencia del termistor. Los puntos de color rojo corresponden a lo informado por el fabricante. La curva de color azul es una interpolación polinómica de grado 3 obtenida con el programa para realizar cálculos numéricos GNU Octave, cuya ecuación es:

$$p(t) = -0,18416 \cdot t^3 + 18,96982 \cdot t^2 - 812,63985 \cdot t + 16356,21147 \quad (2)$$

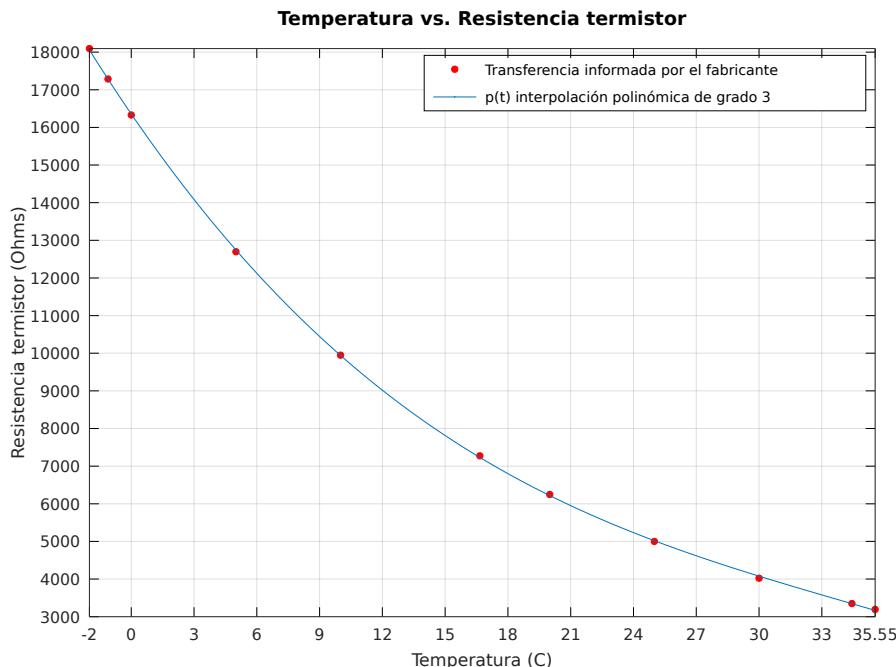


FIG. 7. Curva de temperatura vs resistencia del termistor presente en las sondas XBT. En rojo, la transferencia informada por el fabricante. En color azul, un ajuste polinómico de grado 3.

El circuito equivalente eléctrico de la sonda XBT que forma parte de la FIG. 4, se repite separado en la FIG. 8 para mayor claridad. En esta figura se puede apreciar al termistor o elemento que mide la temperatura modelado como un resistor junto con otros dos resistores, indicados como *LEAD RESISTANCE*, que modelan el efecto resistivo de los hilos conductores que conectan el termistor con la embarcación. También se pueden ver los cuatro terminales, A, B, C y *SEA ELECTRODE* que constituyen la interfaz de la sonda.

El termistor se conecta con dos hilos conductores que se encuentran unidos solidarios, recubiertos con una pintura tipo barniz para garantizar la aislación eléctrica y bobinados en dos arrollamientos, uno dentro de la sonda con forma balística que desciende por la columna de agua y otro en el cánister que permanece dentro del lanzador que se mueve solidario a la embarcación. De esta manera, cada *LEAD RESISTANCE* representa el valor resistivo total de un hilo conductor que se encuentra arrollado mitad en la bobina dentro de cánister y mitad dentro de la bobina dentro de la sonda. Esto le permite al fabricante de las sondas garantizar que estos valores resistivos estén precisamente apareados, debido a que surgen de conductores con idéntica conductividad, sección y longitud.

Un extremo del termistor se conecta a través de uno de los hilos conductores con el terminal A y a través del otro hilo conductor con los terminales B y C. Este último extremo también está expuesto al agua de mar en un contacto indicado como *SEA ELECTRODE* que permite cerrar una camino conductor con el casco de la embarcación a través del agua de mar y que se utiliza para detectar el lanzamiento de la sonda y su ingreso al agua.

El fabricante de las sondas garantiza que los valores de resistencia de cada par de *LEAD RESISTANCE* están apareados en un valor cercano a los $5\text{ K}\Omega$ para cada sonda. Ensayos preliminares sobre sondas tipo T-6 y T-7 mostraron que los valores de resistencia de las *LEAD RESISTANCE* pueden variar conjuntamente según el tipo de sonda. Esto resulta esperable, debido a que los respectivos devanados tienen distinta cantidad de metros de cable, función de la profundidad máxima alcanzable por cada tipo sonda.

Desde el punto de vista de la sonda, los terminales B y C se encuentran siempre cortocircuitados. Esto permite que desde el lanzador se detecte la presencia de una sonda lista para ser lanzada a través de la presencia o no de este cortocircuito

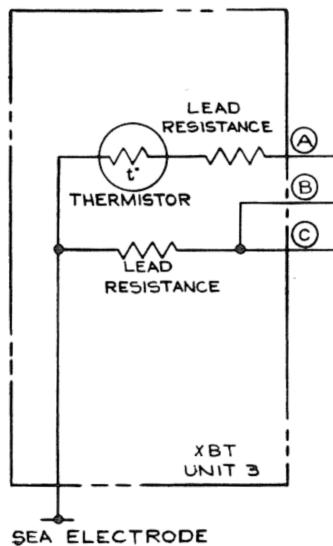


FIG. 8. Circuito eléctrico equivalente de una sonda XBT.

IV. DISEÑO CIRCUITAL

Se abordaron distintas alternativas para el diseño de la interfaz circuital o etapa de acondicionamiento de las señales de la sonda XBT. Una primera característica a definir fue si se iba a reemplazar el sistema de registro Sippican o no ya que el diseño eléctrico de la interfaz depende fuertemente de esta característica. La lectura del valor de temperatura del XBT depende de que se energice la sonda externamente, debido a las sonda XBT son pasivas. Si se opta por reemplazar al sistema de registro Sippican, la interfaz que se diseñe debe proveer un mecanismo para excitar al termistor presente en la sonda. Cabe aclarar que la excitación de la sonda es una función excluyente de uno u otro componente y que no puede ser realizada por ambos en simultáneo.

La etapa de acondicionamiento o interfaz circuital actúa como enlace entre la sonda XBT y una etapa de digitalización que se implementa con un kit de desarrollo NUCLEO-STM32F429ZI, basado en un microcontrolador Cortex-M4 de STMicroelectronics. Por este motivo, los niveles de tensión de salida de la interfaz se deben mantener en el rango 0-3,3 V para evitar posibles daños en las entradas de los conversores analógicos digitales del kit.

Por un lado, se diseñó un circuito que funciona en conjunto con el registrador Sippican sin afectar su operación. Esta interfaz permite hacer una lectura de tensión del circuito puente de la FIG. 3 y utiliza un amplificador diferencial.

Por otra parte, se diseñó un circuito en base a dos fuentes de corriente que reemplaza al registrador Sippican. Esta interfaz permite hacer lecturas de tensión y, en forma indirecta, de corriente para poder calcular el valor de resistencia del termistor de la sonda XBT. Asimismo, como esta interfaz reemplaza el sistema de registro Sippican, se contempla la captura de los distintos modos de funcionamiento *reload*, *launch*, *meassure* para no modificar los procedimiento de operación conocidos por los usuarios operativos navales, para los que el cambio de un sistema a otro debería ser “transparente”.

Finalmente, se consideró un diseño disponible en la literatura [Stegen *et al.*, 1975]. Se trata de un circuito puente balanceado que utiliza un transistor de efecto de campo JFET para copiar el valor resistivo del termistor de la sonda. Esta interfaz reemplaza el registrador Sippican.

En las siguientes subsecciones se abordan los detalles de diseño y se realiza una comparativa de los tres enfoques considerados.

IV.1. Diseño con dos fuentes de corriente

A partir de concepto general del diseño incorporado en el registrador Sippican y del diseño del puente balanceado, se desarrolló un circuito auxiliar que permite actuar directamente sobre la medición de temperatura del XBT. Se propuso obtener una tensión proporcional al valor resistencia del termistor, dentro del rango 0 V - 3,3 V. Este rango de tensión es compatible con el rango de las entradas analógicas de la mayoría de los microcontroladores y conversores analógico-digitales. El circuito consiste en dos fuentes de corriente que operan de manera independiente y alimentan cada rama del circuito del XBT. La FIG. 9 muestra el principio de funcionamiento.

Las fuentes I_{g1} e I_{g2} entregan corrientes idénticas de magnitud I . Si el XBT está en modo *measure*, lo que implica que está desplegado, el nodo SE (en inglés, *Sea Electrode*) está inmerso en agua de mar y, por lo tanto, está vinculado a la tierra de la embarcación a través de la resistencia del agua, R_{SW} . Las resistencias R_{lead} representan los devanados del XBT y R_{th} es la resistencia del termistor. La existencia de una tensión no nula entre los puntos A y B, o entre A y C, es consecuencia de la caída de potencial en R_{th} . Dado que I es conocida, el valor de R_{th} puede obtenerse mediante la expresión

$$R_{th} = \frac{V_{AB}}{I} \quad (3)$$

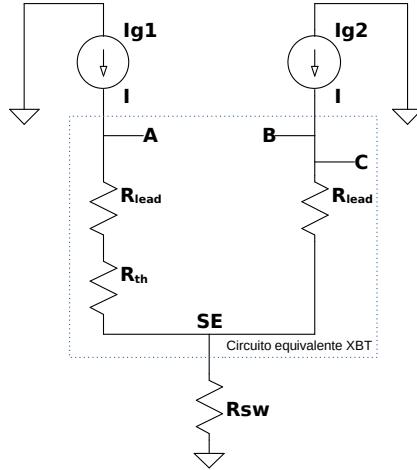


FIG. 9. Principio de funcionamiento del diseño definitivo.

Las fuentes de corriente se diseñaron utilizando dos transistores bipolares PNP con resistencia de emisor y provistos de una tensión conocida en la base, tal como se observa en la representación de la FIG. 10. La corriente a través de cada colector, asumiendo que ambos transistores están en modo activo directo,

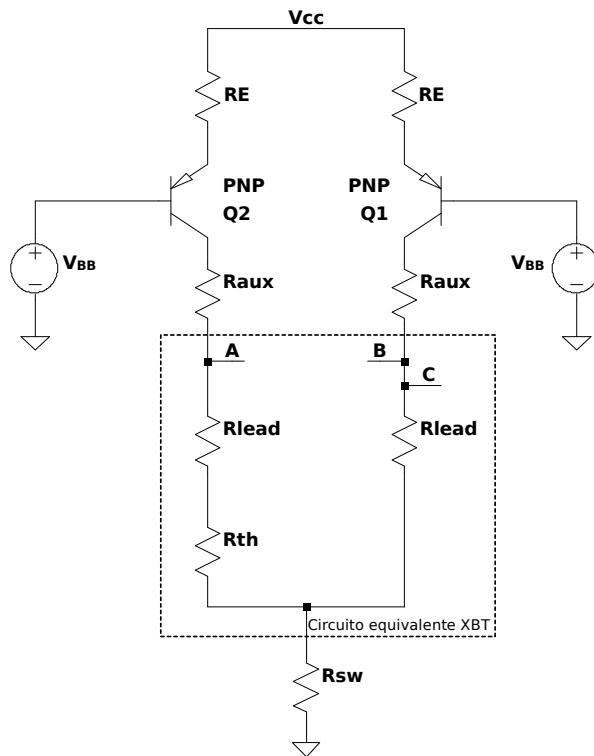


FIG. 10. Implementación de las fuentes de corriente con transistores PNP con resistencia de emisor y tensión conocida en la base.

está dada por la siguiente ecuación, que utiliza la nomenclatura tradicional de circuitos con transistores:

$$I_c = \frac{\beta}{\beta + 1} \frac{V_{CC} - V_{BB} - V_{EB}}{R_E} \approx \frac{V_{CC} - V_{BB} - V_{EB}}{R_E} \quad (\beta \gg 1) \quad (4)$$

donde β es la ganancia de corriente propia del transistor, que se supone mucho mayor que la unidad, V_{BB} es la tensión conocida en cada una de las bases, $V_{EB} \simeq 0,7$ V es la tensión del diodo emisor-base

(por tratarse de un transistor PNP) y R_E es la resistencia de cada emisor. La elección de la corriente de colector, que es, en esencia, la corriente provista por cada una de las fuentes del diseño de la FIG. 9, se basó en dos criterios fundamentales, a saber: ser lo suficientemente grande como para poder medirse con un multímetro comercial y/o producir una tensión apreciable sobre cada una de las resistencias auxiliares R_{aux} y, a la vez, ser lo suficientemente pequeña como para no generar autocalentamiento en el termistor y alterar el registro de temperatura. Se decidió usar una corriente de $100 \mu\text{A}$. El valor de V_{CC} se estableció en 5 V, compatible con la tensión de alimentación del kit de desarrollo empleado para la etapa de adquisición de datos, evitando el requerimiento de una alimentación adicional. Las variables restantes para ajustar I_c al valor deseado son la tensión V_{BB} y la resistencia R_E . En la rama que contiene al termistor, la tensión entre emisor y colector, V_{EC} , resulta ser:

$$V_{EC} \simeq V_{CC} - I_c(R_E + R_{\text{aux}} + R_{\text{lead}} + R_{\text{th}}). \quad (5)$$

donde se ha omitido la caída en la resistencia del agua de mar, R_{sw} , por ser órdenes de magnitud menor que las demás resistencias. El valor obtenido de V_{EC} , según la Ec. (5), no puede ser menor que $V_{EC_{\text{sat}}}$, el cual es un parámetro propio del transistor. Si así fuera, el transistor dejaría de funcionar en MAD, y la corriente I_c dejaría de estar gobernada por los elementos presentes en la malla de entrada. Es importante destacar que la situación más comprometida para V_{EC} se presenta cuando R_{th} es el valor máximo posible, que según lo expuesto en la Tabla 1 se encuentra en torno a los $18 \text{ k}\Omega$, y R_{lead} es el que corresponde al XBT de la mayor profundidad de operación. Si bien se estima su valor en torno a los $5 \text{ k}\Omega$ ([sip, 1972]), se consideró para este diseño un margen de seguridad, contemplando su uso con un XBT tipo T-5, y se asignó un valor para R_{lead} de $10 \text{ k}\Omega$. Considerando un valor para R_{aux} de $1 \text{ k}\Omega$, de manera de producir una caída de 100 mV , que se supone suficiente para ser medida con una exactitud razonable por las entradas analógicas del circuito adquisidor, es posible obtener, combinando las Ecs. (4) y (5), estimaciones para V_{BB} y R_E bajo la condición límite $V_{EC} = V_{EC_{\text{sat}}} \simeq 0,7 \text{ V}$ (el valor 0.7 V es habitual para transistores bipolares de usos generales, aunque puede ser menor). La resolución del sistema de ecuaciones arroja los valores:

$$V_{BB} = 2,9 \text{ V} \quad R_E = 14 \text{ k}\Omega$$

El valor obtenido para V_{BB} se encuentra en el rango $0 - 3,3 \text{ V}$ y, por lo tanto, puede ser generado por las salidas analógicas de la etapa de adquisición de datos. La resistencia R_E se formó conectando en serie una resistencia fija de $10 \text{ k}\Omega$ y un preset (resistencia variable) de $5 \text{ k}\Omega$.

El diseño se corrigió ligeramente para obtener un margen de seguridad en la excursión, manteniendo la elección original para I_c en $100 \mu\text{A}$. Se decidió utilizar un valor para V_{BB} de $3,1 \text{ V}$, todavía dentro del rango de operación de las salidas analógicas, y un valor para R_E de $12 \text{ k}\Omega$ que también puede ser obtenido con los mismos elementos en serie. De esta forma, al recalcular la tensión V_{EC} para los nuevos valores de diseño, se obtiene $V_{EC} \simeq 0,9 \text{ V}$ y se evita tener problemas de linealidad ante un aumento de alguna de las resistencias de la rama que contiene al termistor, como así también ante un aumento significativo de R_{sw} .

Para el ajuste de la tensión V_{BB} se contemplaron dos esquemas de funcionamiento. En el esquema a lazo abierto V_{BB} queda determinada por un único divisor resistivo conectado a ambas bases de cada uno de los transistores que actúan como fuentes de corriente, tal como se observa en la FIG. 11 (las bases de ambos transistores deben conectarse la posición 1 de los selectores recuadrados). Se eligió una combinación de resistencias que, para una alimentación de 5 V, lograran una tensión en el punto medio cercana al valor de diseño y fueran, por un lado, lo suficientemente grandes como para evitar consumir una corriente innecesariamente grande y, por otro, lo suficientemente bajas como para no ser cargadas por la base de cada transistor cuando el XBT está desconectado (modo *reload*) o fuera del agua (modo *launch*). En estos modos de operación el colector de cada transistor está desconectado (el transistor no está funcionando en MAD), pero la corriente de emisor se convierte en la corriente de base ya que el diodo emisor-base está polarizado en directa. Esto provoca un aumento en la tensión en la base que puede atenuarse si la corriente de base es despreciable frente a la corriente del divisor

resistivo. Si inicialmente se supone que la operación del circuito auxiliar con el XBT en modos *reload* o *launch* no modifica la tensión en la base, la corriente de emisor, que coincide con la corriente de base, se mantendrá en $100 \mu\text{A}$, lo que produce, considerando el efecto de ambos transistores, una inyección de corriente en el divisor resistivo de $200 \mu\text{A}$. Se escogieron resistencias de 680Ω y $1 \text{k}\Omega$, que consumen, en ausencia de efecto de carga por conexión de las bases de los transistores, una corriente de prácticamente 3 mA . De esta forma, el efecto de carga de la conexión de las bases de los transistores puede suponerse despreciable. La tensión V_{BB} , para los valores elegidos, queda establecida en aproximadamente 3 V . El valor exacto de I_c se logra ajustando el preset conectado al emisor. En el modo de funcionamiento a lazo cerrado (bases conectadas a la posición 2 de los selectores) las corrientes I_c de ambas ramas son sensadas por dos pares de entradas analógicas, conectadas en ambos terminales de las resistencias R_{aux} que se suponen conocidas y de precisión. Si el sistema adquisidor detecta un corrimiento respecto del valor de diseño previsto para cualquiera de las corrientes actuará modificando las tensiones en las bases de cada transistor, conectadas a salidas analógicas. De esta forma se garantiza, en tiempo de ejecución, que las corrientes por ambas ramas sean iguales, lo que permite asegurar que la tensión V_{AB} en la FIG. 9 se deba exclusivamente a la caída en R_{th} . Es importante destacar que para que las salidas analógicas puedan conectarse a las bases de transistores PNP, se debe utilizar resistencias de derivación, conectadas a la base, para evitar corrientes entrantes (ver resistencias R_{d1} y R_{d2} en la FIG. 11).

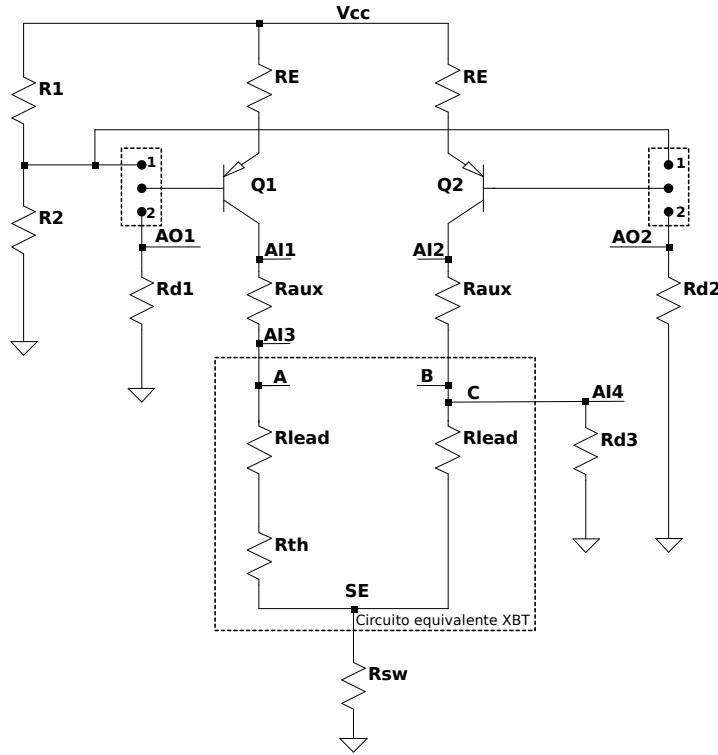


FIG. 11. Diseño con dos fuentes de corriente, en el que se incluyen los dos esquemas de funcionamiento: la determinación de V_{BB} mediante un divisor resistivo y a través de salidas analógicas del dispositivo adquisidor.

Como se explicó en el párrafo anterior, tanto en modo *reload* o en modo *launch* las ramas de ambos colectores están abiertas, es decir, sin un camino hacia tierra. Ambos transistores dejan de estar en MAD y la tensión V_{EC} en cada uno de ellos vale cero. Al no haber corriente saliendo por los colectores las caídas de tensión en las resistencias R_{aux} es nula, lo que permite detectar que el sistema no está midiendo. En este caso las cuatro entradas analógicas perciben una tensión igual a $V_{CC} - V_{RE}$, que para las condiciones de diseño está entre 3.6 V y 3.8 V . Estos valores están por debajo de los límites de máxima tensión admisible para entradas de microcontroladores que trabajan con 3.3 V . Para que el sistema logre diferenciar el modo *launch* del modo *reload*, se decidió que la entrada analógica que sensa el terminal

ubicado aguas abajo de la resistencia R_{aux} , en la rama que no contiene al termistor (indicada como AI4 en la FIG. 11), se conecte al nodo C del XBT. De esta forma, sólo existe una conexión eléctrica al terminal inferior de R_{aux} cuando el XBT está conectado (modo *launch*). En modo *reload* la entrada AI4 queda desconectada y, en caso de que se la vincule a tierra a través de una resistencia de valor elevado (R_{d3} en la FIG. 11), registrará un estado bajo (en torno a 0 V).

Los nodos de sensado se vincularon a las entradas analógicas a través de amplificadores operacionales en modo seguidor. Se utilizó el integrado LM324, que contiene cuatro *op-amps* que funcionan con alimentación simple (sólo tensión positiva) y admiten tensiones de salida mínimas muy cercanas a 0 V. Para los transistores El circuito esquemático completo, diseñado para integrarse al kit de desarrollo NÚCLEO-STM32F429ZI, se muestra en la FIG. 12. Este esquemático incluye una circuitería, armada con resistores, que emulan el comportamiento del termistor y permiten simular el funcionamiento del XBT en determinadas condiciones. Esto se logra cortocircuitando los pares de terminales 1-2, 3-4 y 5-6 del conector J3. Los resistores R_7 y R_8 representan las R_{lead} de un XBT arbitrario. Los resistores R_9 y R_{10} representan dos posibles valores dentro del rango de funcionamiento del termistor, asociados a dos valores de temperatura. Si se conectan en paralelo, se obtiene un valor adicional. El resistor R_{11} y el preset variable R_{V3} se utilizan para estudiar el comportamiento en un rango amplio de variación de la resistencia del termistor. La combinación de ambos resistores proporciona un rango entre 4.7 k Ω y 14.7 k Ω . El conector J7 permite simular la conexión del XBT simulado al nodo común, emulando su inmersión.

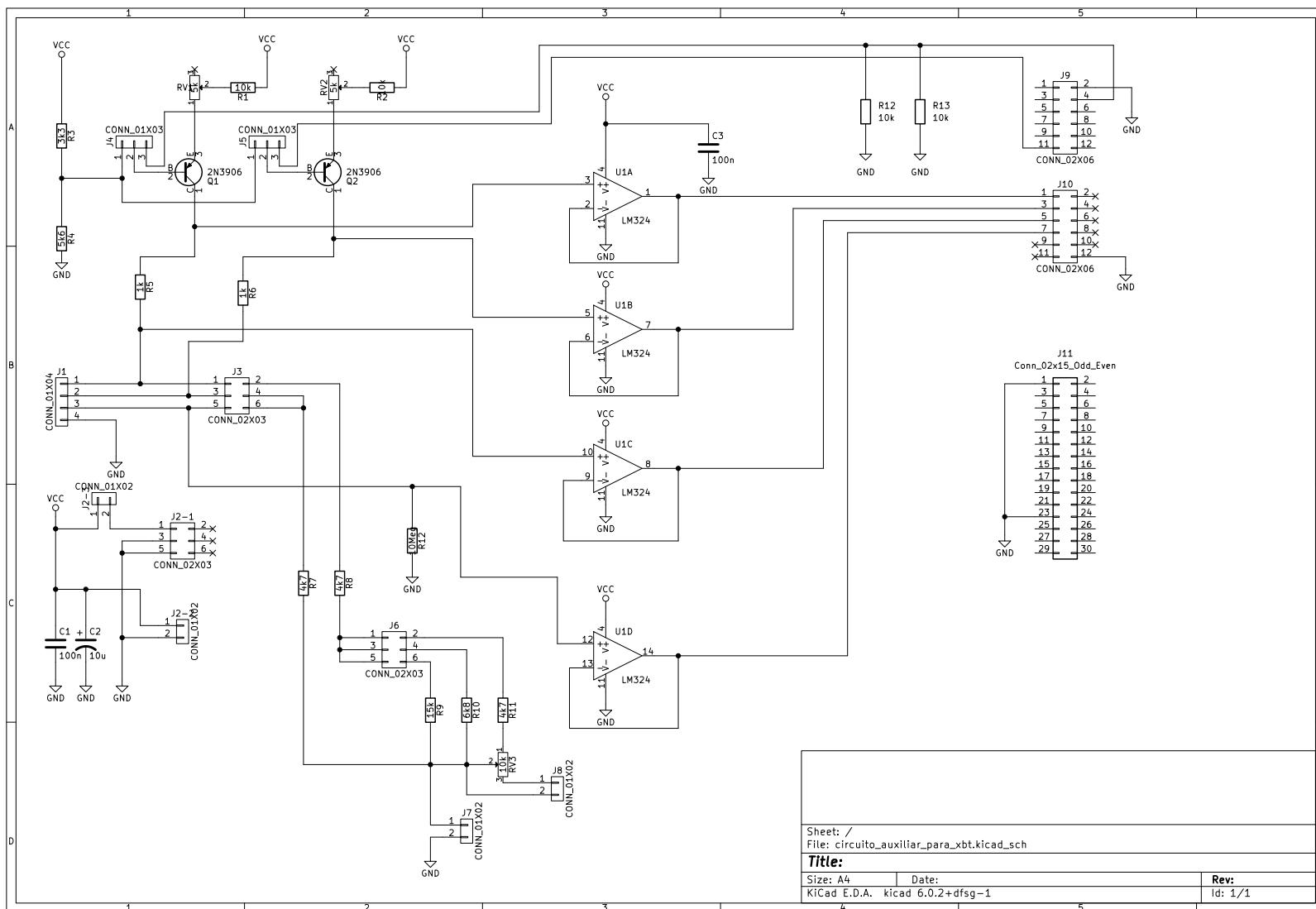


FIG. 12. Circuito esquemático completo del diseño del circuito auxiliar con dos fuentes de corriente.

Se diseñó y fabricó un circuito impreso de doble capa, siguiendo recomendaciones de diseño generales para circuitos analógicos. En la FIG. 13 se observa la placa fabricada, con los componentes montados, integrada en el kit de desarrollo.



FIG. 13. Circuito impreso fabricado y montado en el kit de desarrollo utilizado como interfaz para el XBT.

V. ENSAYOS

V.1. Simulaciones del circuito de dos fuentes de corriente

Se realizaron simulaciones del funcionamiento del circuito de dos fuentes de corrientes presentado en la Sección IV.1. Los análisis llevados a cabo tienen como objetivo verificar el funcionamiento normal del diseño y su robustez frente a modificaciones en algunos de los resistores que forman parte del diseño.

La estimación de la resistencia del termistor, R_{th} , que se desprende del circuito observado en la FIG. 11, se obtiene mediante la expresión:

$$\tilde{R}_{th} = \frac{V_{ai3} - V_{ai4}}{V_{ai1} - V_{ai3}} R_{aux} \quad (6)$$

donde $V_{ai3} - V_{ai4}$ coincide con la tensión V_{AB} , que a su vez es la caída en R_{th} cuando las corrientes por ambas ramas son iguales y el cociente $(V_{ai1} - V_{ai3})/R_{aux}$ es la estimación de la corriente por la rama que contiene al termistor. La calidad de la estimación de la resistencia del termistor, \tilde{R}_{th} , depende fundamentalmente de la igualdad de las corrientes por ambas ramas y de que se garantice que ambos transistores están funcionando en MAD. Esto último puede dejar de cumplirse ante un aumento en las resistencias conectadas entre los colectores y el nodo común, con especial énfasis en la rama que contiene el termistor. El valor de la corriente entregada por las fuentes de corriente se eligió para garantizar que, aún teniendo devanados cuya resistencia, R_{lead} sea de $10\text{ k}\Omega$, valor mayor que los que se encuentran en los XBT analizados, se evite caer en la región de saturación de los transistores. Esto se evidencia en

la FIG. 14, que muestra un análisis del punto de operación del sistema, considerando una R_{th} variable entre los límites de variación del termistor y un conjunto discreto de valores posibles de R_{lead} , que se asumen apareadas en todo momento. La simulación mostrada se realizó considerando una resistencia

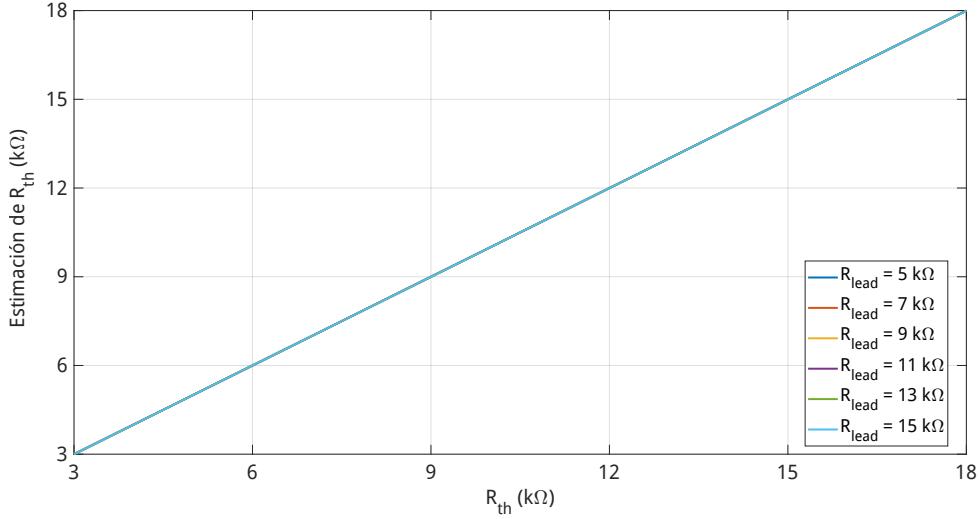


FIG. 14. Estimación de R_{th} para distintos valores de R_{lead} .

equivalente del agua de mar, R_{sw} de 1 Ω, valor despreciable con respecto a las resistencias de cada una de las ramas. Como puede observarse, aún para $R_{lead} = 15 \text{ k}\Omega$, el cual resulta casi exagerado, es posible recuperar el valor de R_{th} prácticamente en su valor real (en ausencia de otras fuentes de incerteza). El análisis se repitió para R_{lead} fija en 10 kΩ y una variación de R_{sw} entre 1 Ω y 1 kΩ. Este último valor se utilizó como margen de seguridad, ya que se supone mucho mayor que la resistencia efectiva del agua de mar entre el electrodo de contacto del XBT y el casco de la embarcación. Los resultados se muestran en la FIG. 15. Del mismo modo que para la variación de R_{lead} , se observa que la estimación

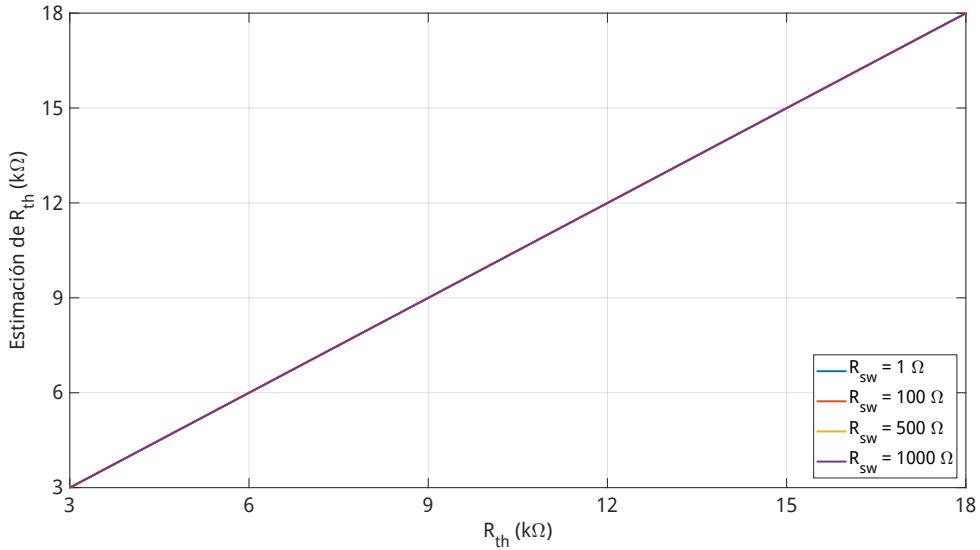


FIG. 15. Estimación de R_{th} para distintos valores de R_{sw} .

de R_{th} no se ve afectada para los distintos valores propuestos de R_{sw} . Se realizaron, adicionalmente, análisis de sensibilidad teniendo en cuenta variaciones del conjunto de resistencias que conforman la malla de entrada de los transistores y que están intrínsecamente relacionadas con la determinación de las corrientes de ambas fuentes. Inicialmente se simuló una variación las resistencia R_2 del divisor resistivo que determina la tensión en la bases de los transistores, con un margen de incerteza del 10 % respecto del

valor nominal. Se consideró un valor para R_1 , que permaneció fija, de 748Ω (10 % mayor que su valor nominal, de 680Ω), ya que el efecto combinado de aumento de R_1 y la disminución de R_2 provoca un aumento de la corriente de las fuentes, lo que reduce el rango de posibles cargas que pueden conectarse en el colector de la rama que contiene al termistor. Los resultados se muestran en la FIG. 16. Se observa

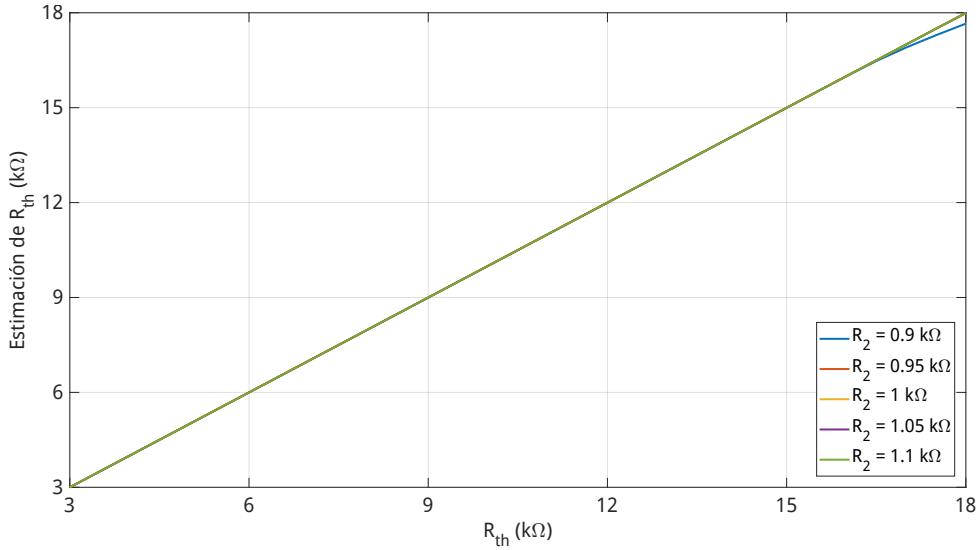


FIG. 16. Estimación de R_{th} para distintos valores de R_2 , considerando un incremento para R_1 del 10 % respecto de su valor nominal.

que para prácticamente todas los posibles valores de R_2 , dentro del margen de incertezas propuesto, es posible recuperar R_{th} con exactitud. Queda exceptuado el caso de $R_2 = 900 \Omega$, donde se empieza a observar un corrimiento en la estimación para los valores mayores de R_{th} , como consecuencia de que la corriente, en la rama que contiene al termistor, no puede aumentar proporcionalmente a la caída en R_E , debido a que el transistor Q_1 deja de estar en MAD. Para el caso límite de $R_{th} = 18 \text{ k}\Omega$, la estimación obtenida arroja un valor de $17.65 \text{ k}\Omega$, el cual representa un error del 2 %, aproximadamente. Esto deja en evidencia la ventaja de utilizar el esquema de funcionamiento a lazo cerrado.

Uno de los análisis más importantes para estudiar la robustez del prototipo implica la variación de las resistencias de emisor, R_E . La variación de una de ellas respecto de la otra (se las denominará, de ahora en adelante, R_{E1} y R_{E2}) provoca que las corrientes de ambas fuentes no son iguales, lo que degrada la estimación de R_{th} . En la FIG. 17 se muestra dicha estimación, en función del valor real de R_{th} , para varios valores posibles de R_{E1} y considerando un valor de R_{E2} igual al valor nominal de diseño. Se observa una variabilidad significativa en todo el rango de posibles valores de resistencia del termistor. Como el *mismacth* de corrientes de ambas fuentes genera un corrimiento fijo en la estimación respecto del valor verdadero, su error relativo se incrementa para las resistencias de termistor más bajas (asociadas a temperaturas más altas). Cuando se desea estimar un valor de R_{th} del orden de los $3 \text{ k}\Omega$ ante un corrimiento del 10 % en el valor nominal de R_{E1} , el error relativo asciende al 32 %. Esto deja en evidencia la necesidad de aborar el esquema de funcionamiento a lazo cerrado, o a utilizar resistores de precisión, en vez de series de resistores y presets, para las resistencias de emisor. Un resultado similar se obtiene cuando se analiza el desempeño del circuito ante variaciones de R_{E2} , manteniendo R_{E1} fija. Esto se muestra en la FIG.

V.2. Ensayos de laboratorio

Se realizó un conjunto de ensayos sobre la solución circuital que emplea dos fuentes de corriente. Se usó el propio simulador de XBT incorporado en el circuito. Algunos resistores se midieron previamente

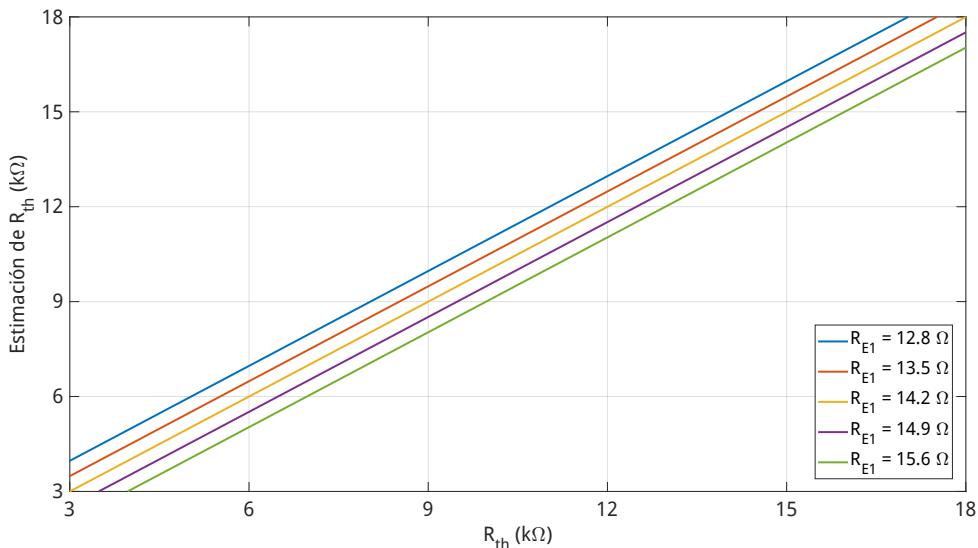


FIG. 17. Estimación de R_{th} para distintos valores de R_E1 , en torno al 10 % de su valor nominal.

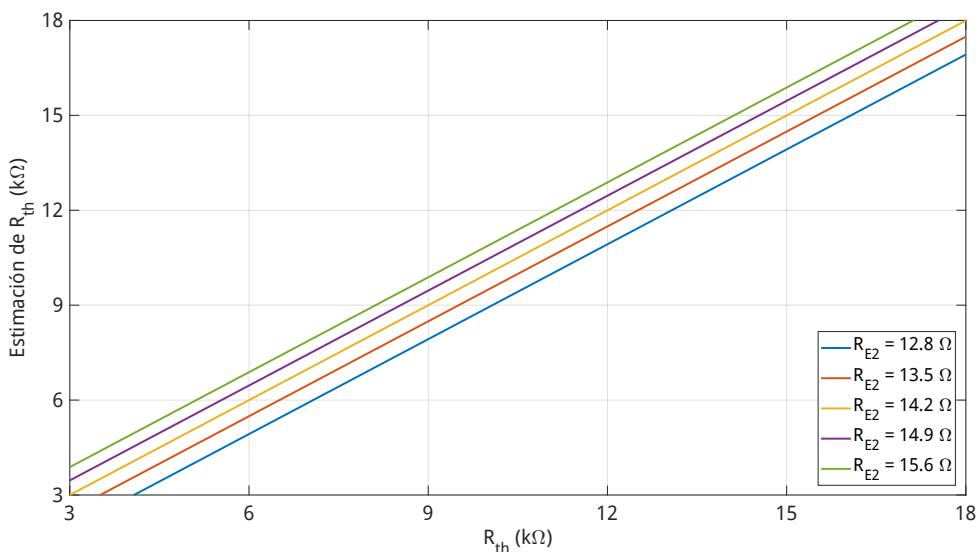


FIG. 18. Estimación de R_{th} para distintos valores de R_E2 , en torno al 10 % de su valor nominal.

a ser soldados al circuito impreso con un multímetro GW Instek GDM-396, disponible en el DPA, a efectos de obtener una mejor estimación de su resistencia. Se listan a continuación los valores medidos, y el resto de los resistores utilizados (se asume, en los casos restantes, que es válido el valor nominal). En todos los casos se usaron resistores de metalfilm al 1 %. Sus identificadores se corresponden con el esquemático de la FIG. 12.

Adicionalmente, se empleó un resistor de $12 \text{ M}\Omega$ para el canal que mide el nodo C y dos resistores de valor nominal $10 \text{ k}\Omega$ como resistores de derivación.

Se armó un banco experimental formado por una fuente de laboratorio, mediante la que se alimentó el prototipo con 5 V, y un multímetro para medir las tensiones que registrarían las entradas analógicas del circuito digitalizador (no implementado en este ensayo). El banco se muestra en la FIG. 19.

TABLA 3. Resistores utilizados en el prototipo a ensayar.

Identificador	Función	Valor nominal	Valor medido
R_1	R_E fija lado A	10 kΩ	-
R_2	R_E fija lado B	10 kΩ	-
R_{V1}	R_E variable lado A	preset 5 kΩ	-
R_{V2}	R_E variable lado B	preset 5 kΩ	-
R_3	R_1 del divisor	560 Ω	556 Ω
R_3	R_2 del divisor	820 Ω	817 Ω
R_5	R_{aux} lado A	1 kΩ	992 Ω
R_6	R_{aux} lado B	1 kΩ	992 Ω
R_7	R_{lead} lado A	5,6 kΩ	5,57 kΩ
R_8	R_{lead} lado B	5,6 kΩ	5,57 kΩ
R_9	R_{th} Temp. fija 1	15 kΩ	14,88 kΩ
R_{10}	R_{th} Temp. fija 2	6,8 kΩ	14,88 kΩ

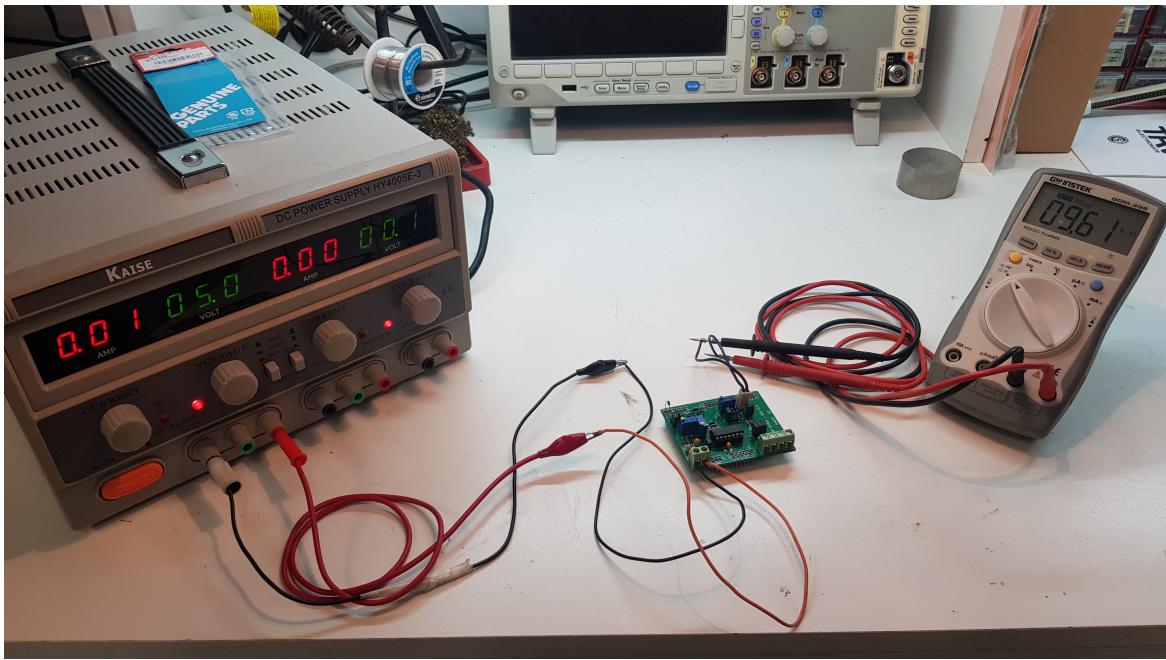


FIG. 19. Banco experimental para ensayar el prototipo de la solución circuital de dos fuentes de corriente.

V.3. Análisis de incertezas en la determinación de R_{th}

Una de las características fundamentales del registrador SIPPICAN es su baja incerteza, establecida en $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. La obtención de una medición de temperatura a través de la estimación de la resistencia del termistor de un XBT, R_{th} , con una tolerancia menor o igual que la lograda por el registrador original impone requerimientos de incerteza máxima para su determinación. Observando el comportamiento de la resistencia del termistor en función de la temperatura, expuesto en la FIG. 7, es posible establecer una cota máxima para la incerteza relativa en la determinación de R_{th} , como la menor de las incertezas relativas para todo el rango de funcionamiento. Esta cota se ubica en torno al 0.8 %. Aplicando teoría de propagación de errores al estimador \tilde{R}_{th} , descripto a partir de la Ec. (6), se obtiene:

$$\varepsilon_{\tilde{R}_{th}} = \varepsilon_{V_{AB}} + \varepsilon_{V_{ai1,ai3}} + \varepsilon_{R_{aux}} \quad (7)$$

donde cada término representa la incerteza relativa vinculada a cada una de las variables que determinan el valor de \tilde{R}_{th} . Las incertezas de cada variable deben ser tales que su suma sea menor que 0.8 %. La

incerteza $\varepsilon_{R_{aux}}$ puede establecerse en torno al 0.1 % si se utilizan resistores de precisión. Las tensiones V_{AB} y $V_{ai1,ai3}$ se obtienen restando tensiones en nodos individuales respecto del nodo común, las cuales se registran a través de las entradas analógicas del circuito digitalizador. Las entradas de un conversor A/D tienen una incerteza absoluta que es característica del microprocesador utilizado, y depende del modo de funcionamiento, el rango de tensiones máximas con el cual digitaliza y de las características del circuito impreso en el que está montado. Para el kit de desarrollo propuesto, que está provisto de conversores A/D de 12 bits, es posible establecer la incerteza absoluta de una medición individual en 4 cuentas (o bits menos significativos, LSBs) [STMicroelectronics, 2013], que, para una tensión de alimentación del microprocesador de 3.3 V, se traduce en una dispersión de 3.22 mV. Esto conduce a incertezas absolutas, para mediciones diferenciales, de 6.44 mV.

REFERENCIAS

- (1972). *INSTRUCTION MANUAL for the EXPENDABLE BATHY THERMOGRAPH SYSTEM*. The Sipican Corporation, r-603g ed.
- Stegen, G. R., Delisi, D. P., y Von Colln, R. C. (1975). A portable, digital recording, expendable bathythermograph (xbt) system. *Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts*, 22(6), 447–453.
URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0011747175900674>
- STMicroelectronics (2013). “How to improve ADC accuracy when using STM32F2xx and STM32F4xx microcontrollers”. DOCID022945 REV 5, STMicroelectronics.

APÉNDICES

I. Circuito esquemático completo del puente de medición.

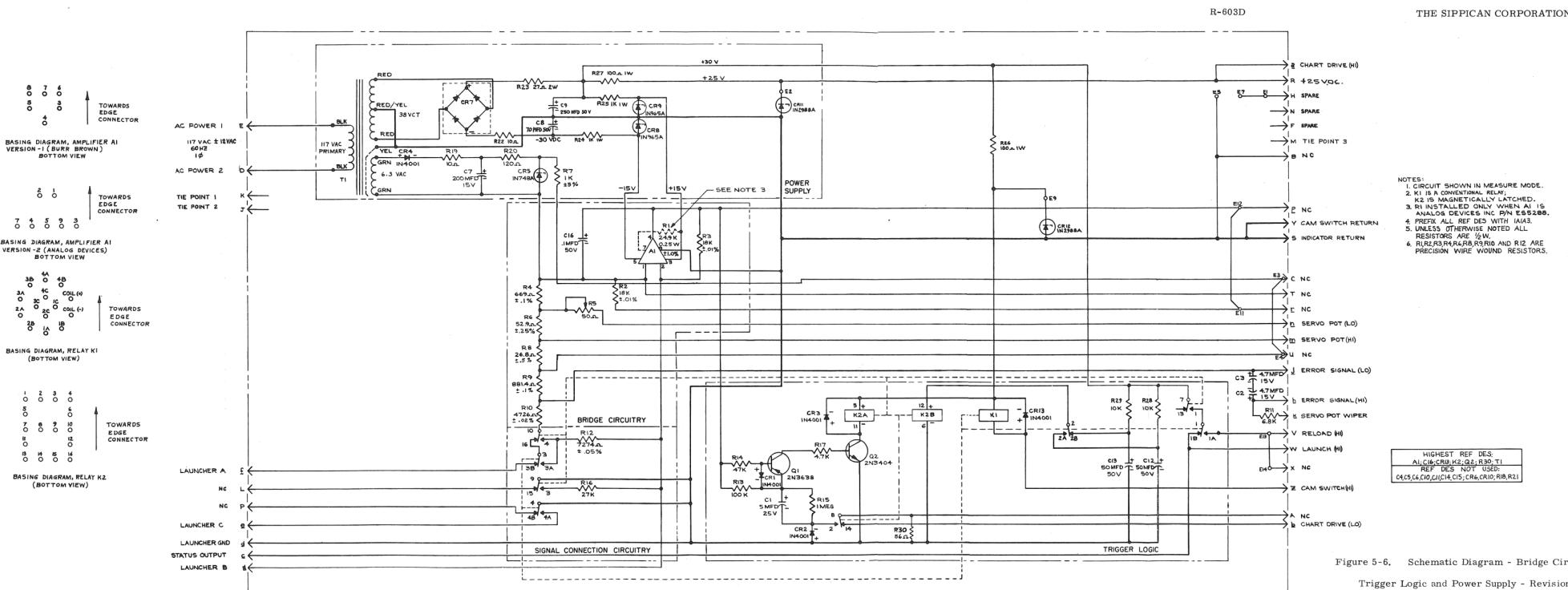


Figure 5-6. Schematic Diagram - Bridge Circuit, Trigger Logic and Power Supply - Revision K

5-23/5-24

FIG. 20. Circuito esquemático completo del puente de medición del registrador Sippican MK 2A-1.